19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−112125

5 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

€ 43公開 平成2年(1990)4月24日

H 01 J 1/30 37/06

A 6722-5C A 7013-5C

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全14頁)

②発明の名称 表面伝導形電子放出素子

②特 願 昭63-185495

②出 願 昭63(1988) 7月27日

優先権主張 匈昭62(1987)7月28日匈日本(JP)の特願 昭62-186648

明 ⑫発 明 者 湷 水 ⑫発 明 者 野 小 冶 人 個発 明 者 野 村 eß 個発 明 者 坂 野 嘉 和 子 @発 明 者 金 哲 也 明 彦 ⑫発 者 武 田 俊 明 ⑫発 者 英 俊 70出 願 λ キャノン株式会社 弁理士 豊田 個代 理 人 善雄

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

最終頁に続く

明 綳 曹

1 . 発明の名称

表面伝導形電子故出業子

- 2.特許請求の範囲
- (1) 法体而に、高電位側電極を設け、該高電位側 電極の露出部の周囲に接して電子放出部を設け、 更に該電子放出部の周囲に接して低電位側電極を 配設して成ることを特徴とする表面伝導形電子放 出業子。
- (2) 基体面に、高電位側電極を設け、 被高電位側電極の露山部の周囲に接して電子放出部を設け、 更に該電子放出部の周囲に接して、高電位側電極 よりも基体の厚み方向に突出した低電位側電極を 配設して成ることを特徴とする要面伝導形電子放 出来子。
- (3) 法体面に、高電位側電極を設け、該高電位側電板の露出部の周囲に接して電子放出部を設け、更に該電子放出部の周囲に接して低電位側電板を配設して成り、高電位側電板と低電位側電板の間

に電圧を印加するための手段を具備することを特徴とする表面伝導形電子放出案子。

(4) 基体面に、高電位側電極を設け、該高電位側電極の露出部の周囲に接して電子放出部を設け、 更に該電子放出部の周囲に接して、複数側に分割 された低電位側電板を配設して成り、減低電位側 電極にそれぞれ独立に、異なる電位を与えるため の手段を具備することを特徴とする表面伝導形電 子放出素子。

3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は電子放出素子に関し、特に高抵抗療股に電流を流すことによって電子を放出する、いわゆる裏面伝導形電子放出素子に関する。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる案子として、例えば、エム・アイ・エリンソン(M. 1. Elinson)等によって発表された冷熱極素子が知られている。 [ラジオ・エンジニアリング・エレクトロン・フィジィックス(Radio Eng. Electron.

2

· Phys.)第10巻 . 1290~1296頁 . 1965年]

これは、悲坂上に形成された小面積の薄膜に、 膜面に平行に電液を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には裏面伝導 形世子放出業子と呼ばれている。

これらの表面伝導形電子放出素子の典型的な素子構成を第17図に示す。第17図において、従来の

要面伝導形電子放出案子は、絶縁性果板5の主に、高電位偶電板1.低地位側電板2との間に高抵抗薄膜4を設け、外部電数3により両電板間に電圧をかけて電流を洗すことにより、高抵抗薄膜4から電子が放出される。

従来、これらの表面伝導形電子放出来子に於て は、電子放出を行なう前にあらかじめフォーミング がと呼ばれる通電加熱処理によって企出記 で高抵抗移聴)4を形成する。即ち、前記電子放出 の間に電圧を印加する事により、電子 は、はないないないではないに がはないないないないではないないである。 ではないないないではないである。 ではないないないではないではないではないである。 では、ないないではないではないではないである。 では子放出部(高抵抗弾限)4を形成することにより電子放出機能を得ている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、この様な従来の表面伝導形電子 放出業子においては、

- ①発光部がちらつく。

②第18図に示す様に、電子ビームは高電位側電板

3

1 側に距離しだけ偏向し、一般にピームは発散する。

- ③ したがって、第19図に示す様に、外部に収取レンズ系を設けて電子ビームを収取する必要があるが、外部収取レンズ17、18の製作が必要であり、この分の余分な工程を必要とする。
- ④外部収束レンズ17、18と、表面伝導形電子放出 業子との電子光学上の軸合せという煩雑な作業 が必要である。

等の欠点がある。

本発明は、従来のものがもつ、収集性の不充分さに起因する以上のような問題点を解決し、外部収束レンズ17。18を必要としない、ピーム収集性の優れた装面伝導形電子放出案子を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

上記の目的は、以下の水発明によって進成される。

即ち、本発明の表前伝導形電子放出素子の第一の特徴は、 其体前に、 高電位側電板を設け、 該高電位側電板の霧出部の周囲に接して電子放出部を

設け、更に被電子放出部の周囲に接して低電位側 電極を配設して成る表面伝導形電子放出素子である。

又、本発明の第二の特徴は、悲体而に、高電位側電極を設け、該高電位側電極の端出部の周囲に接して電子放出部を設け、更に該電子放出部の周囲に接して、高電位側電極よりも基体の厚み方向に突出した低電位側電極を配設して成る表面伝導形電子放出素子である。

或いは、本発明の第三の特徴は、法体面に、高電位側電極を設け、該高電位側電極の露出部の周囲に接して電子放出部を設け、更に該電子放出部の周囲に接して低電位側電極を配設して成り、高電位側電極と低電位側電極の間に電圧を印加するための手段を具備する表面伝導形電子放出素子である。

更に、本発明の第四の特徴は、基体面に、高電位側電極を設け、 該高電位側電極の霧出部の周囲に接して電子放出部を設け、 更に該電子放出部の周囲に接して、複数個に分割された低電位側電極

・を配設して成り、該低電位側電極にそれぞれ独立 に、異なる電位を与えるための手段を其備する影 而公導形電子放出業子である。

以下、図面を用いて水発明を具体的に説明する。

第1 図は本発明の表面伝導形電子放出業子の一個を示す基本構成図である。第1 図において、本発明の表面伝導形電子放出業子は、一対の電極のうちの電子放出部 4 に電流を供給する円形の形状の高電位側電極1 の周囲に同心円状に電子放出部 4 を設け、該電子放出部 4 の周囲に同様に同心円状に低電位側電極 2 を配設してなるものである。

この様な構成において、それぞれの電極上ではどこでも電位は一定であるから、第17回に示す従来の表面伝導形電子放出案子においては高電位偶電極1と低電位側電極2とが左右に分れ線対称であるが、本発明の第1回においては中心対称かつ回転対称となり、全体の対称性が善しく高くなる。このため、出射される電子の速度分布は従来

7

な本発明の表面伝導形電子放出案子においては、 従来例の電板1,2と収束レンズ17,18とが、高 電位側電板1と低電位側電板2に一体化された構 造になっているので、電子ビームを特定の場所、 すなわち該素子の中心点の鉛直上方に収束させる ことができるのである。

例のようにほらばらで、かつ傷向したものではなく、中心対象性と回転対象性を有する均一な分のをもつようになり、裏面伝導形電子放出業子から放出される電子ピームを特定の場所、すなわちは素子の中心点の鉛直上方に収集させることができ、しかも、実質的に電子放出部面積が増入するために、発光部のちらつきを低減することができる。

次に、第2図は本発明の設面伝導形電子放出状態を示す説明図であると、矢型印を印がて、加速電影をに電圧を印かすると、矢型印をである。で、大型では全体として中枢をしている。で、大型では、高電位である。で、他である。で、他である。では、高電位である。で、他である。で、他である。で、他では、からである。で、世級のは、世界19図に示す様にレンズをより、の変化を得るにより、ながって、の変化を得ることができる。したがって、この、東性を得ることができる。したがって、カーダンとは、この、は、カーダンとは、カーダンには、カーダンとは、カーダンとは、カーダンとは、カーダンとは、カーダンとは、カーダンとは、カースを表し、カーダンとは、カーダンのは、カーダンのは、カーダンとは、カーダンとは、カーダンとは、カーダンのは、カーダンとは、カーダンのは、

8

放出部 4 を直線状とする場合、高電位側電極を多角形とすることが好ましい(例えば第 5 図に示されるもの)。

又、第4図に示された高地位側地極1を円形とし、低地位側地極を2a~2dの4個とした表面伝導形世子放出案子に於いて、低地位側地極2bと2dはスイッチ10aにより、低地位側地極として働く(ON)か、否(OFF) かが選択でき、回縁に低地位側地極2aと2cはスイッチ10bにより、ON/OFFが選択できる構成とした。ここでは高地位側地極1と、低地位側地極2bと2dとの間の地子放出部4bと4dを1セットの電子放出部(Iセットと称する)、同様にして4aと4cを1セット(IIセットと称する)としている。

1 セットの電子放出部はスイッチ10a で、Ⅱセットの電子放出部はスイッチ10b で、それぞれON/OFFできる。従って、スイッチ10b をOFF しておき、スイッチ10a のみをONして本発明の表面伝導形電子放出案子を使用すれば、発光部の中心点が本発明の表面伝導形電子放出案子の中心点の

鉛直上方に位置し、「セットの電子放出部が好命等で使用不能となった場合に頼えたⅡセットの予 領電子放出部をもつ電子放出業子となる。

また、本苑明の表面伝導形電子放出業子は、 第6図(c) に示されるように基板12上に設けられ た段差形成層 15の段差部上下に一対の電板 1 . 2b が位置し、該世橋1,2bが該段差部をはさんで、 対向して電機開筋を有しており、敲電機 1 , 2 b間 に位置する段差部側端面に電子放出部4bを形成し てなり、世極1,2b間に電圧を印加することによ り、電子放出部もbから電子放出することを特徴と するいわゆる、垂龍型裏前伝導形電子放出業子で あっても良く、この場合も第6図(a),(b),(c) に 示される如く、基体面に設けられた高電位側電板 1 の霧出部の周囲に接して電子放出部 4 、4a~4d が設けられ、更にそれらの電子放出部4,4a~4d の周囲に接して低電位側電板 2 , 2a~ 2dが配設さ れた形状のものであるならば、放出される電子 ビームを収束させることが可能となる。更に、上 述した低地位側電板を複数に分割し、1妻子内に

1 1

2 で関んだ構成とした場合、高電位偶電機 1 の直径diと、低電位側電機 2 の穴の直径diと、この穴の高さ(高電位側電機上部から低電位側電機上部までの距離) h とが、次の関係にあることが好ましい。

$$d_{7}-d_{1}\lesssim4~\mu\text{m}$$

$$\frac{d_7}{6} \lesssim h \lesssim 6 \cdot d_7 \qquad (\Box)$$

ここで、電板 1 、2 による電子ビーム収集性の向上を第 9 図で説明する。

第9図において、1は高電位側電極、2は低電位側電極、4は電子放出部であり、ここには描かれていないが、当該表面伝導形電子放出案子の上方には、数~数十kVの正電圧を印加した平面のターゲット電極が設置されているものとする。

(a) は、阿電板1,2の厚さを等しくした裏面 伝導形電子放出来子近傍における等電位線と、電 子ピームが受ける代表的な力の方向を矢印Fによ り示している。(b) は間様に、低電位側電板2が 高電位側電板1よりも基体の厚み方向に突出した 複数個の電子放出部を備えたタイプの表面 (() 海形電子放出器子に於いて、各低電位側電板電板に独立に異った電位を与えることにより、電子ビームを所望の方向に偏向させることもできる。

その1例として、第7図に示すように、低電位側電板2を2つの部分、2aと2bに分けて、独立に電位Va・Vbを与える。即ち、Va>Vbであれば、2aの向きに偏向するし、逆ならば2bの向きに偏向する。この場合、偏向の向きと大きさはVa・Vbでおおいた。故出電子量と収束の度合はVa・Vbでおおむなお、低電位側電板2の分割の数は2つに限定がある。とはなく、使用目的に応じて任意の数に分割することができる。

次に、本発明の裏面伝導形世子放出素子に於いて、高電位側電標よりも基体の形み方向に突出した低世位側電標を配設するならば、その電子ビームの収束性はより一層向上する。

例えば、第8図に示されるように、高電位側電板1を円形とし、これを穴を介して低電位側電板

1 2

場合の表面伝導形電子放出来子近伤における状態を をないる。これら(a),(b) 図を比較しており をは、木発明の表面伝導形電子放出来子にも は、体電位側電極2 が高電位側電極1 よりもも は、低電位側電極2 が高電位側電極1 よりのものと は、低電位線の傾きが(a) のものと で で 大き向への速度成分の大きさが小さく、電板 を 受け易い放出初期において、より大きな中 心方向への収集力を受ける。

更に、本発明の表面伝導形電子放出素子は、そ

の低電位側電板と電子放出部の境界部分、高電位側電板と電子放出部の境界部分のうち少なくとも一方の境界部分において、第13図(a)~(c)のように、凸凹をつけて電子放出を容易にしてもよい。この様な形状に形成すると局所世界が強くなるために好ましい。また、第13図(d)に示す様に、低電位側電板2は配置や配線の都合に合せて、外側の形状は全く任意に形成することができる。

また、本発明に係わる製而伝導形型子放出業子は、第14回に示す様に、素子を複数個、同一落板上に配置して独立に駆動すると、複数の独立した電子ビームが得られる。

次に第15図、第16図を用いて水発明の表面伝導形型子放出業子の製造方法の一例を説明する。 (第15-1~15-5図に於いて) 先ず基板16の表面を酸化して絶縁膜を形成し、絶縁性悲板5を作成する(第15-1図)。次に絶縁性基板5の一部をエッチングして穴をあけた後、全面に金属膜20を蒸着する(第15-2図)。さらにこの金属膜20を第15-3

15

位側電極 1 を作成する(第16-4図)。更に、確膜 4 を 蕉 着 し、フォーミング 処理を行う(第16-5図)。次に、高世位側電極 1 を形成した 金属膜 2 を 蕉 着 して(第16-6図)、エッチングによる 穴あけ 加工を 行い、低 世位 側 電極 2a、2cを 作成する(第16-7図)。

上記方法においては、旅者して電子放出部 4a. 4c (第15、16図)を作成しているが、これに限らず、電子放出材料の微粒子を分散媒に分散で、砂粒を、例えばデッピングやスピンコートが挙げられる。この場合の分散建としては、微粒子をで質させることなく分散させ得るものであればよく、例えば離酸ブチル、アルコール類、メチェのななに解している。また微粒子は、数十A~数μmの粒径のものががましい。

次に材質について説明する。

本発明の表面伝導形電子放出業子を構成する材質は従来の表面伝導形電子放出業子に用いられる

図に示す様にエッチングして高電位側電板1及び低電位側電板2a、2cを作成する。次に、再股21を混造し、フォーミング処理を行う(第15-4図)。この場合、高電位側電板1、低地位側電板2a、2cを対するが、これは、実用上案子の特性に動物がない。しかし、必要な場合には、高電位側電板2a、2cの上面をマスクでおおいませんの上することももちろん可能で外部では、して低電位側電板2a、2cと店板16の間に外部で記り電圧を印加すると地子放出部4a、4cから電子が放出される(第15-5図)。

また、本発明の製而伝導形電子放出裏子の別の製造方法を第16-1~16-7㎞を用いて説明するなら、先ず、ガラス、石英等の基材12の上にストライプ状に配線電極14をパターニングする(第16-1)。次に表材12及び配線電極14の上に絶縁層13を形成し(第16-2㎞)、この絶縁層13を第16-3㎞に示す様に、エッチングによる穴あけ加工を行う。次に、金属膜を應着し、エッチングして高電

16

ものでよい。例えば基板16(第15図)は通電性を有するものであれば如何なるものでも良く、n 型Si, P-Si、またはAl. Cu等の金属でも良い。また、高電位側電板1と低電位側電板2a, 2c(第15, 16図)、及び配線電板14(第16図)も良み体であれば如何なるものでも良く、例えばCu、Pb. Ni, Al, Au, Pt. Ag等の金属や、SnO, 1TO 等の金属酸化物等を用いることができる。

絶録性基板 5 (第15図) はその上に形成される 絶縁膜が絶縁体であれば如何なるものでも良い が、製法上簡単なのは、基板を酸化して得られる SiO2やA22O1 等が好ましい。又、基材 12、絶縁層 13 (第16図) にも、SiO2、MgO やガラス等の絶縁 体が用いられる。

更に、電子放出部 4a、4c(第15、16図)には、 例えば In, 0a、 SnO2、 Pb 0等の 金属酸 化物、 Ag、 Pt、 Ag、 Cu、 Au等の金属、カーボン、その他各種 半導体等が用いられる。

また、各部分の大きさとしては、まず、高電位 個電板1の大きさは1nm~数mmとし、電子放出部 da、 4 cの幅は通常の表面伝導形電子放出案子に準ずる大きさ(例えば、 1 μm~数十 mm)であればよく、さらに低電位側電板2a、2 cの大きさは任意でよい。

また、電子放出部4a、4cの厚みは、通常の表面伝導形電子放出案子に許ずる(例えば微微性 A ~ 数 μmm)ものでよい。高世位側電極1と低電位と対解 2a、2cの厚みは任意であるが、厚すぎるとは明確子の助けになるので、電子放出部の膜を基準を見られている。ただし、高世位側電極1よりも低電位側電極2a、2cを厚く形成し、電子したの収束性をより良くするためには、先途成の収束性をより良くするためには、先途成される。

また、本装而伝導形電子放出業子を多数並列して形成する場合には、例えば第16図に於いてあらかじめ配線電板2を、ストライブ状等、所望の位置、形状にパターニングして悲板1上に設け、この配線電板2上に高電位側電板4を設けると、製

1 9

らに A u 薄膜を蒸 着し、フォーミング処理を行ない、第1図及び第5図に示す表面伝導形電子放出来子を得た。

実施例 2

実施例1と同じ方法で第3図に示す表面伝導形電子放出案子を作成した。その発光部のちらつきは、従来の約1/1.4であった。又、発光点の中心点は、案子の中心点の鉛直上方に位置していた。 実施例3

実施例 1 と同じ方法で第 4 図に示す装前伝導形電子放出来子を作成した。その発光部のちらつき

造が容易となるので好ましい。

本発明の裏面伝導形電子放出来子が先述した、いわゆる垂直型裏前伝導形電子放出来子の構成を提る場合には、第6-(c) 図及び第12-(c)図に示される朝く、段差形成層15としては、一般に絶縁に対を用いる。例えば、Si02、M80、Ti02、Ta20s、A2203 等及びこれらの積層物もしくはこれらの影合物でも良い。電極1,2間の間隔は、段定にあるが、数10A~数μが良い。その他の構成部は、前述したものと同様な材料、構成を用いることができる。

[実施例]

実施例 1

第15図に示す製造方法に基づいて、 水発明の表面伝導形電子放出業子を作成した。 即ち、 n型 Siの 表版の表面を酸化して SiO の 絶線膜を形成し、その一部をエッチングして穴をあけ、 全面に A L の金属膜を蒸着した。 この 恋君膜をさらにエッチングして高電位側及び低電位側電板を作成した。 さ

2 0

は約1/1.4 であった。又、発光点の中心点は、裏子の中心点の鉛直上方に位置していた。

实施例 4

第16図に示す製造方法に基づいて、水発明の表面伝導形電子放出案子を作成した。即ち、第8 図(a).(b) に於て、12はガラスの基板、14は配線で板で、基板12の上にストライブ状にパターニングした。配線電板14の材質は厚さ50 AのCrと厚さ1000 AのTaを重ねたものとした。

13は絶縁層で、SiOzの液体コーティング剤(東京応化工業製OCB)を厚さ 1 μ 強布することで形成した。

次いで、ホトリソエッチングで、絶縁層13に穴あけ加工を行った後、高電位偏電極1として、Cuを厚さ1.2μm 蒸着し、更に、ホトリソエッチングで高電位偏電極1の形成に必要とされる以外の旅着Cuの除去を行った。

次いで、電子放出材料として、有機パラジウム 化合物の溶解液(奥野製薬工業製キャタペースト CCP)をスピンナー盤布した。その後、400 ℃で 1 時間鋭成し、膜炉 1500AのPd微粒子を含む薄膜4を製作した。

次に、低電位側電極2として、A2を厚さ10μm蒸 着し、第8図(a)、8図(b)に示す如く、高電位 側電極1の周囲を、通常のホトリソエッチングに より取除いた。同時に、低電位側電極2を、配線 電極を兼ねるストライブ状にエッチング加工し た。

高電位側電板 1 の直径 di . 低電位側電極 2 の穴径 dz . 高さ h の関係は、

d₁ ~ 10μ =

dy ~ 14 # B

h ~ 10 µ m

とした.

電極 1 と、電極 2 の間に、電圧を10~20 V 印加したところ、 世子放出部 4 a から電子が放出された。

以上のような本表面伝導形電子放出素子の上方に、 蛍光体を塗布し、加速電圧を印加したターゲット電極を置き、この電極上で電子ビーム形状

2 3

認できた。

[発明の効果]

以上説明したように本発明の裏面伝導形電子放 出案子は、基体面に高電位側電極を設け、該高電 位側電板の舞山部の周囲に接して電子放出部を設 け、更に該電子放出部の周囲に接して低電位側電 極を配設して成り、電子ビームを特定の場所、す なわち該案子の中心点の鉛直上方に収束させるこ とができ、電子ビームによる発光部のちらつきを も低減することができる。また、該案子の低電位 個世極を複数に分割して、電子放出部を複数個設 ・けるならば、木発明の設面伝導形電子放出業子 は、予備世子放出部をも其備することが可能であ る。更に、本発明の表面伝導形電子放出業子は、 内側の高電位偶電櫃と、それよりも基体の厚み方 向に突出した外側の低電位側電極とからなる構成 とすることにより、ビーム収束性を更に増大し、 ターゲット電極上での電子ビーム形状のひろがり を、より小さくすることが可能で、外部収収レン ズを不製とすることができるものである。

のひろがりを測定したところ、高電位側及び低電位側電振1,2の厚さを等しくした実而供導形電子放出案子と比し、ひろがりの大きさは約3/5 となり、収束性が著しく増大していることが確認された。

尖施例 5

本実施例を、第10回をお照しながら説明する。

本実施例では、高電位例電板1を、房い2例の低電位側電板2a, 2bで阿側からはさむ構造とした 点以外は実施例4と同様とした。

本実施例においても、収集性の著しい増大が確認できた。

実施例 6

本実施例を、第11図を参照しながら説明する。

本実施例では、高電位側世極1を、別い4個の低電位側電極2a~2dで囲む構造とした点以外は実施例4と同様とした。

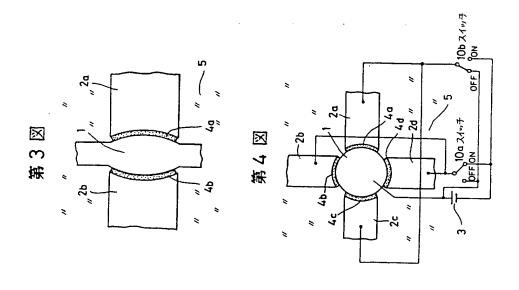
本実施例においても、収取性の著しい増大が確

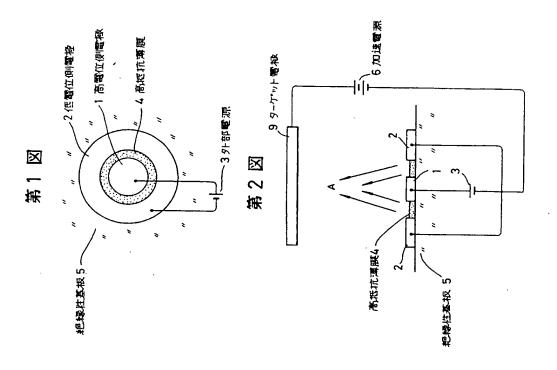
2 4

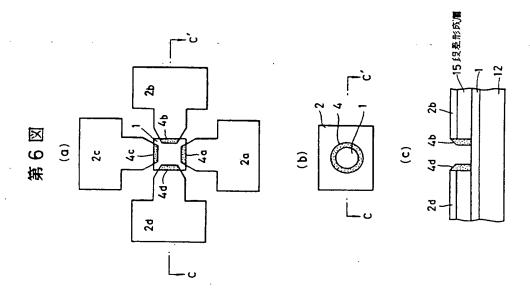
4. 図面の簡単な説明

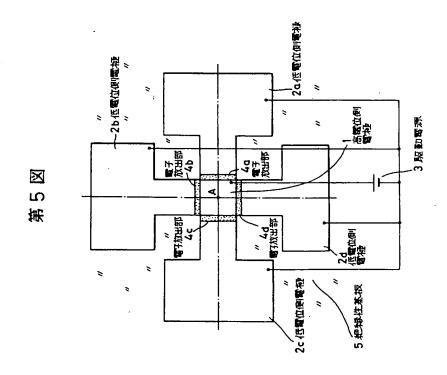
第1図、第3図~第8図、第10~第14図は本発明の表面伝導形電子放出案子を示すもので、第6図(c)は同図(a),(b)のC-C/断而図、(a).(b)は平面図、第8図(a)は问図(b)のA-A/断面図、(b)は平面図、第10~12図(b)は、同図(a)のA-A/断面図、(a)は平面図、第2図は、第2図は、第2図は、第3の表面伝導形電子放出案子の電子放出は子及明図、第15図、第9図は、本発明の表面伝導形電子放出を示す説明図、第15図、第16図は、本発明の表面伝導形電子放出を示す説明図、第15図、第16図は、本発明の表面、第17図、第19図は従来の表面伝導形電子放出案子の電子放出、第18図は従来の表面伝導形電子放出案子の電子放出、第18図は従来の表面伝導形電子放出案子の電子放出、第18図は従来の表面伝導形電子放出案子の電子放出、統憲を示す説明図である。

出順人 キャノン株式会社 代理人 豊 田 海 雄

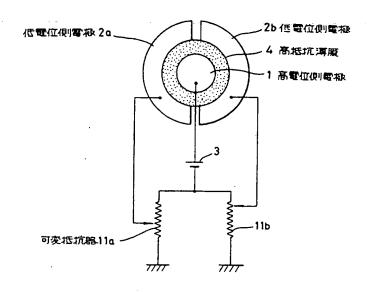


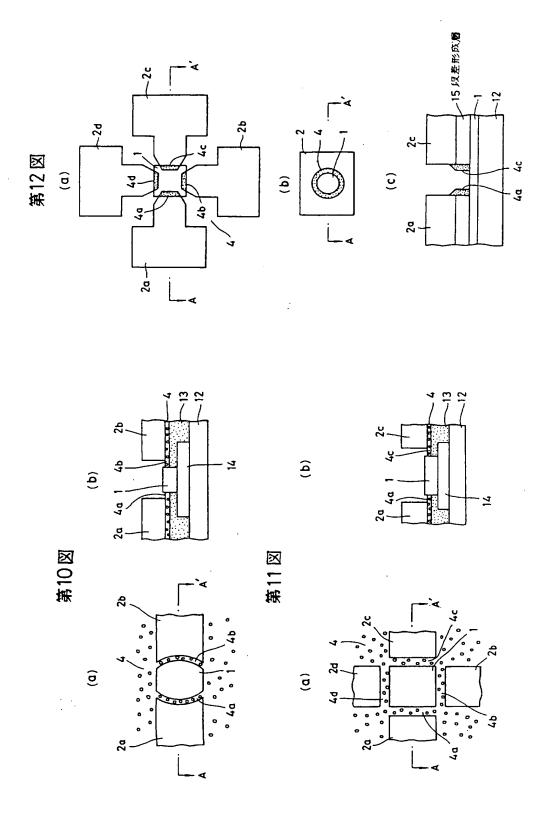


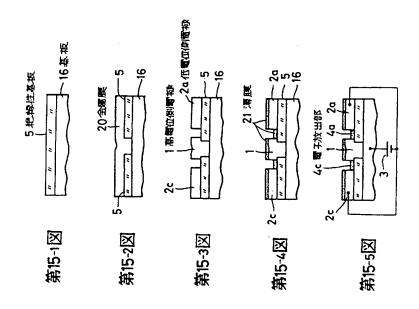


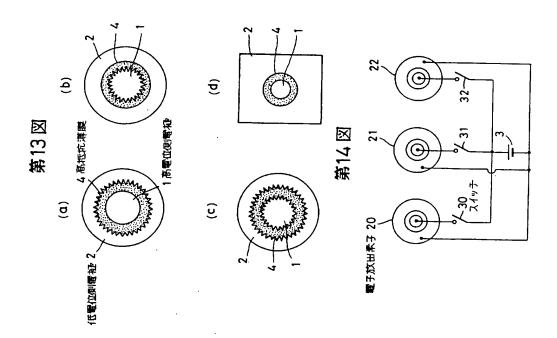


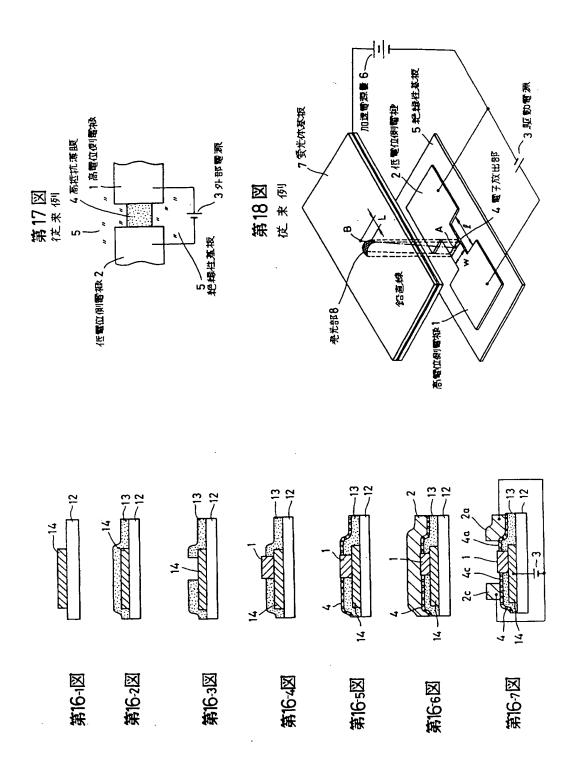
第7 図





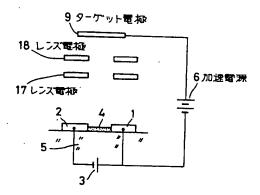






第19図

從来例



第1頁の続き

優先権主張

⑩昭63(1988)6月10日壬日本(JP)⑪特願 昭63-141562 ⑫昭63(1988)6月10日⑬日本(JP)⑩特願 昭63-141563 1/5/3 (Item 1 from file: 347)
DIALCG(R)File 347:JAPIO

.(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03136625 **Image available**

SURFACE CONDUCTION TYPE ELECTRON EMITTING ELEMENT

PUB. NO.: PUBLISHED:

02-112125 [*JP 2112125* A] April 24, 1990 (19900424)

INVENTOR(s):

SHIMIZU AKIRA

ONO HARUTO NOMURA ICHIRO SAKANO YOSHIKAZU

KANEKO TETSUYA TAKEDA TOSHIHIKO SUZUKI HIDETOSHI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 63-185495 [JP 88185495] FILED: July 27, 1988 (19880727)

INTL CLASS: [5] H01J-001/30; H01J-037/06

JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes)

JOURNAL: Section: E, Section No. 952, Vol. 14, No. 328, Pg. 160, July

13, 1990 (19900713)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce the flicker of a luminous part by electron beams by providing a high potential side electrode on a base surface, providing an electron emitting part in contact with the circumference of the exposed part of this high potential side electrode, and further providing a low potential side electrode in contact with the circumference of the electron emitting part.

CONSTITUTION: When a voltage is applied to an accelerating power source 6, electrons tend to converge into the center as the whole. The reason is that as a high potential side electrode 1 has a high potential and a low side electrode 2 has a low potential, such a potential potential distribution that the electrons are converged to the high potential side of the center is generated. Hence, when the electrons are converged to a target electrode 9 by using the accelerating power source 6, a satisfactory convergence property can be obtained without providing an external convergence lens such as a lens electrode as in the past. Thus, as the conventional electrode and convergence lens are made into an integral combined structure of the high potential side electrode 1 and the low potential side electrode 2, the electron beams can be converged into a particular place, or the vertical direction of the center point of this element.

1/5/1 (Item 1 from file: 351)
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007768335 **Image available**
WPI Acc No: 1989-033447/198905

XRPX Acc No: N89-025487

Thin film surface conduction electron-emitting device - has high potential electrode with electron emitting region contact with exposed part and number of low potential electrodes

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: BANNO Y; KANEKO T; NOMURA I; OKUNUKI M; ONO H; SHIMIZU A; SUZUKI

H; TAKEDA T

Number of Countries: 006 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Appl:	icat No	Kind	Date	Week	
EP 301545	Α	19890201	EP 88	3112243	A	19880728	198905	В
JP 2112125	A	19900424	JP 88	3185495		19880727	199022	_
US 4956578	· A	19900911	US 88	3224912	Α	19880727	199039	
EP 301545	B1	19960110	EP 88	3112243	Α	19880728	199607	
DE 3854882	G	19960222	DE 38	354882	Α	19880728	199613	
			EP 88	3112243	Α	19880728		

Priority Applications (No Type Date): JP 88141563 A 19880610; JP 87186648 A 19870728; JP 88141562 A 19880610; JP 88185495 A 19880727

Cited Patents: 3.Jnl.Ref; A3...9031; GB 2167900; JP 63004532; JP 63006718; No-SR.Pub; SU 1003195

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 301545 A E 35

Designated States (Regional): DE FR GB NL

EP 301545 B1 E 22 H01J-001/30

Designated States (Regional): DE FR GB NL

DE 3854882 G H01J-001/30 Based on patent EP 301545

Abstract (Basic): EP 301545 A

The surface conduction electron-emitting device comprises a high-potential electrode on a substrate surface, an electron-emitting region in contact with the periphery of an exposed part of the high-potential electrode, and a low-potential electrode. The low-potential electrode is in contact with the periphery of the electron-emitting region. The low-potential electrode may project upward in the thickness direction of the substrate to a higher level than the high-potential electrode.

A circuit for applying a voltage may be provided between the high-potential electrode and low-potential electrode. The low-potential electrode may be divided up and potential may be applied to each of the low potential electrodes independently.

ADVANTAGE - Eliminates flickers and prevents deflection of beam towards high potential electrode.

2/14

Title Terms: THIN; FILM; SURFACE; CONDUCTING; ELECTRON; EMIT; DEVICE; HIGH; POTENTIAL; ELECTRODE; ELECTRON; EMIT; REGION; CONTACT; EXPOSE; PART; NUMBER; LOW; POTENTIAL; ELECTRODE

Derwent Class: U12; U14; V05

International Patent Class (Main): H01J-001/30

International Patent Class (Additional): H01J-029/96

File Segment: EPI